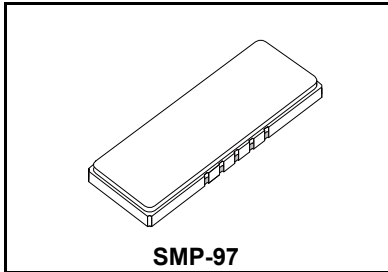


- *Designed for CDMA2000 BTS Applications*
- *Simple External Impedance Matching*
- *Hermetic SMP-97 Surface-Mount Case*
- *Unbalanced Input and Output*
- *Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)*



**SF1111A**

**160 MHz  
SAW Filter**



**Absolute Maximum Ratings**

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+10	dBm
Max. DC voltage between any 2 terminals	30	VDC
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Suitable for lead-free soldering - Max. Soldering Profile	260°C for 30 s	

**Electrical Characteristics**

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units	
Nominal Center Frequency	$f_c$	1	160.000			MHz	
Passband	Insertion Loss at $f_c$	IL		9	11.0	dB	
		1.5 dB Passband	$BW_{1.5}$	1, 2	±590		kHz
		3 dB Passband	$BW_3$		±750		
		Amplitude Ripple over $f_c$ ±470 kHz			0.7	1.0	dB
		Phase Linearity over $f_c$ ±590 kHz			10	20	deg <sub>P-P</sub>
Rejection	$f_c$ -10.0 to $f_c$ -1.25 and $f_c$ +1.25 to $f_c$ +10.0 MHz	1, 2, 3	40			dB	
			50				
Operating Temperature Range	$T_A$	1	-20		+70	°C	

Impedance Matching to 50 Ω Unbalanced	External L-C
Case Style	SMP-97 24.6 x 9 mm Nominal Footprint
Lid Symbolization (YY = year, WW = week)	RFM SF1111A YYWW

**CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.**

**NOTES:**

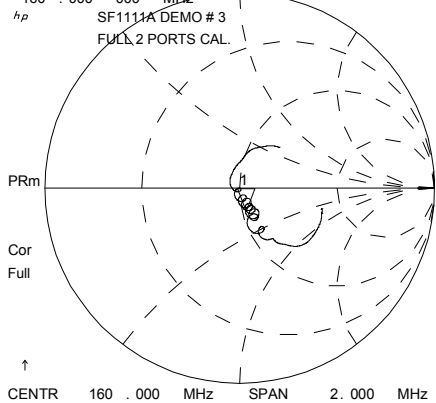
1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency,  $f_c$ .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.

**Electrical Connections**

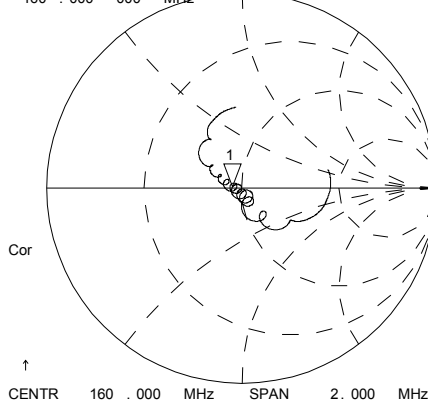
Connection	Terminals
Port 1 Hot	10
Port 1 Gnd Return	1
Port 2 Hot	5
Port 2 Gnd Return	6
Case Ground	All others

7 Dec 2007 13:40:32

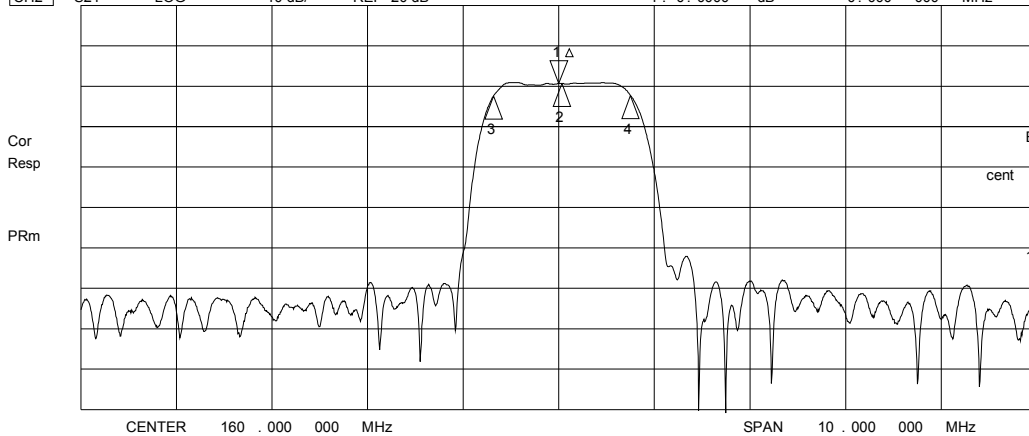
CH1 S11 1 UFS  
 1: 52.115 Ω -12.555 Ω 79.231 pF  
 160.000 000 MHz



CH3 S22 1 UFS  
 1: 45.631 Ω 0.7227 Ω 718.84 pH  
 160.000 000 MHz

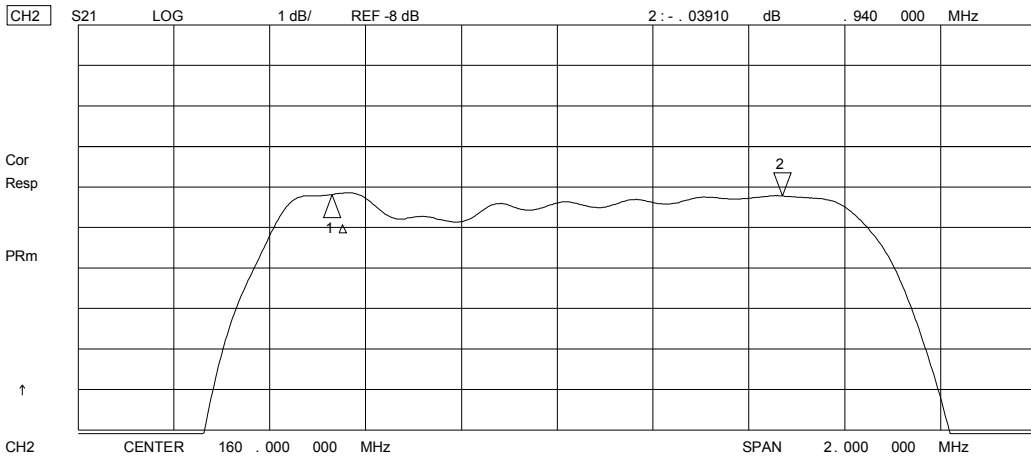
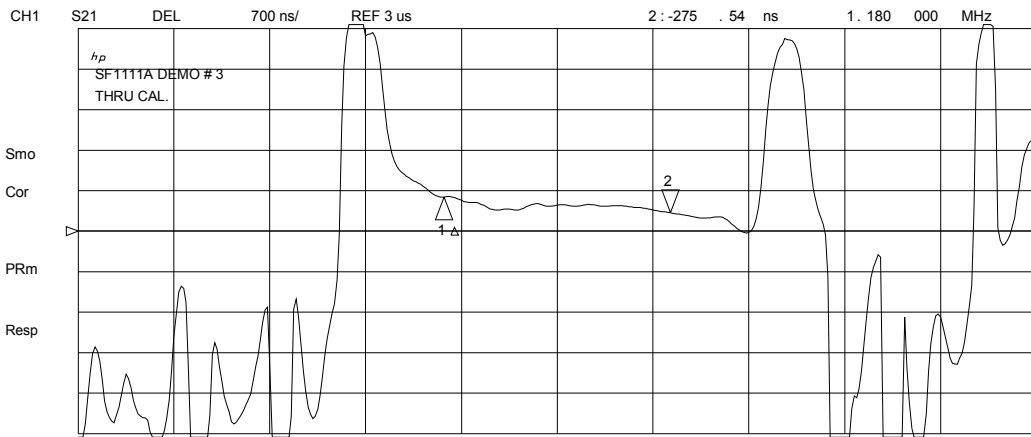


CH2 S21 LOG 10 dB/ REF -20 dB 1: 0.0000 dB 0.000 000 MHz



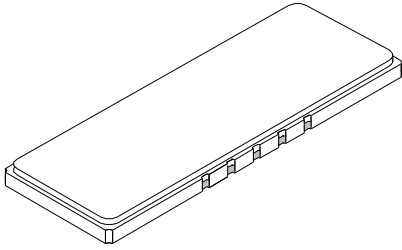
CH2 Markers  
 Δ REF=1  
 BW: 1.433757 MHz  
 cent: 160.034548 MHz  
 Q: 111.62  
 1\_loss: -9.3580 dB

7 Dec 2007 13:40:04



# SMP-97 Case

## 10-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 24.6 x 9 mm Nominal Footprint



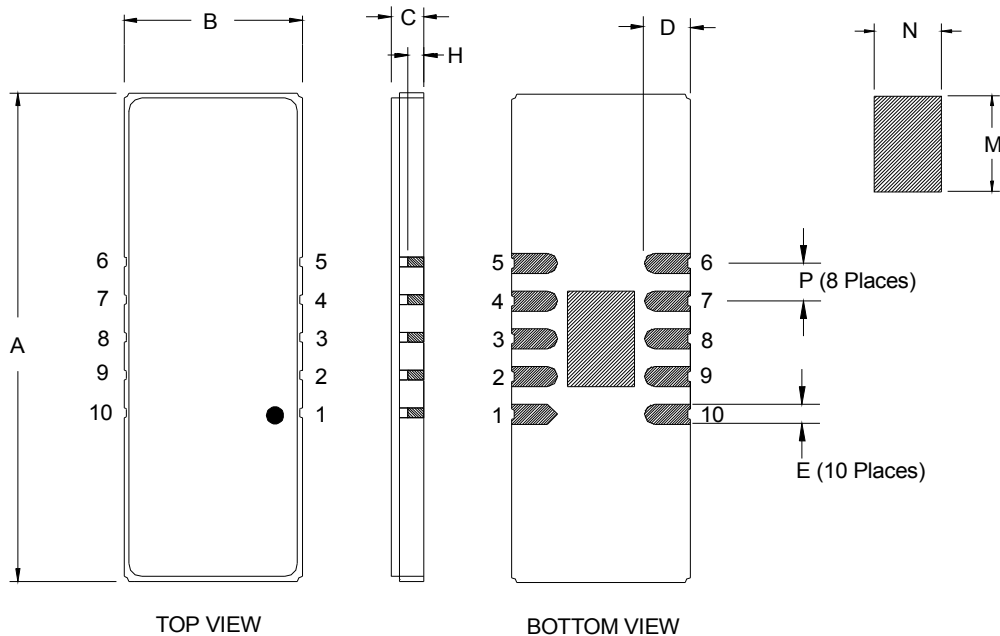
### Case Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	24.41	24.64	24.94	0.961	0.970	0.982
B	8.80	8.99	9.30	0.349	0.354	0.366
C		1.75	2.00		0.069	0.079
D		2.29			0.090	
E		1.02			0.040	
H		1.0			0.039	
M		4.83			0.190	
N		3.40			0.134	
P		1.905			0.075	

### Electrical Connections

Connection		Terminals
Port 1	Input or Return	10
	Return or Input	1
Port 2	Output or Return	5
	Return or Output	6
Ground		All others
<b>Single Ended Operation</b>		<b>Return is ground</b>
<b>Differential Operation</b>		<b>Return is hot</b>

Materials	
Solder Pad Termination	Au plating 30 - 60 ulnches (76.2-152 uM) over 80-200 ulnches (203-508 uM) Ni.
Lid	Fe-Ni-Co Alloy Electroless Nickel Plate (8-11% Phosphorus) 100-200 ulnches Thick
Body	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Ceramic
Pb Free	





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.